

커버테이프 제품 라인업 · 물성 데이터

◆제품 라인업

	그레이드	추천제품
Type A	도전	수동부품 · 반도체
Type B	도전	LED · 커넥터
Type C	대전방지	수동부품 · LED · 반도체
Type D	도전	소형전자부품 · IC
Type E	도전	IC
Type F	대전방지	소형전자부품 · LED
Type G	대전방지	소형전자부품 · 기계부품
Type H	일반	—
Type I	대전방지	—
Type J	대전방지	—
Type K	대전방지	—
Type L	대전방지	—
Type M	도전	—

【구성】

PET면
중간층
히트실링층

◆각 제품 물성 데이터

	측정조건	단위	Type A	Type B	Type C
전체 두께	마이크로게이지	mm	0.047	0.047	0.048
파단강도	JIS K7127	N/mm ²	64	65	65
신율		%	137	120	120
헤이즈	JIS K7136	%	12	14	12
표면저항율	JIS K6911	Ω/□			
· PET면			10 ¹⁰	10 ¹¹	10 ¹¹
· 히트 실링면			10 ⁸	10 ⁷	10 ¹⁰

	측정조건	단위	Type D	Type E	Type F	Type G
전체 두께	ISO 4591	mm	0.056	0.056	0.056	0.056
파단강도	ISO 527-3	N/mm ²	50~55	50~55	50~55	50~55
신율		%	120~150	120~150	120~150	120~150
헤이즈	ISO 14728/13468	%	14	15	7	9
표면저항율	JIS K6911	Ω/□				
· PET면			1.0×10 ¹⁰	1.0×10 ¹⁰	1.0×10 ¹⁰	1.0×10 ¹⁰
· 히트 실링면			2.0×10 ⁹	1.0×10 ⁸	4.0×10 ⁹	1.0×10 ¹⁰

	측정조건	단위	Type H	Type I	Type J	Type K	Type L	Type M
전체 두께	-	mm	0.062	0.062	0.062	0.057	0.053	0.051
파단강도	No.5 Tdumbbell	N/mm ²	50	50	60	60	60	60
신율	-	%	-	-	-	-	-	-
헤이즈	JIS K7136	%	50	60	17	20	34	20
표면저항율	JIS K6911	Ω/□						
· PET면			10 ¹² <	10 ⁹	10 ⁹	10 ⁹	10 ¹⁰	10 ¹⁰
· 히트 실링면			10 ¹² <	10 ⁹	10 ⁹	10 ¹⁰	10 ¹⁰	10 ⁸

《주의사항》

- 기재된 데이터 수치는 측정치의 일부이며, 보충치는 아닙니다.
- 사용 시에는 사전에 테스트를 실시 후 데이터를 확인 하고 취급해 주시기를 바랍니다.

기재되지 않는 제품도 갖추고 있습니다. 부담없이 문의해 주십시오.



3-5-13 Imai, Ome-shi, Tokyo, Japan 198-0023

☎+81-428-31-8217